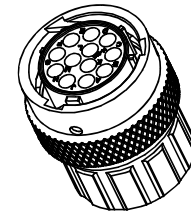
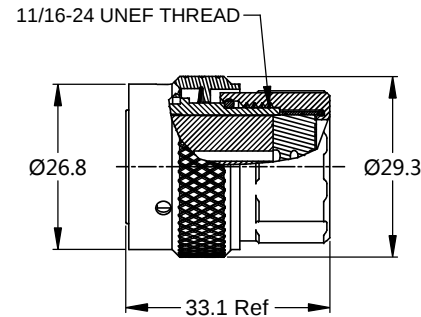
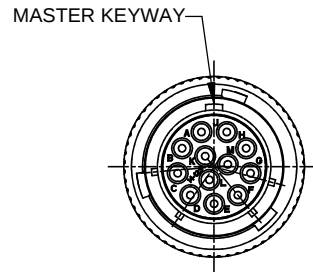


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
B1	-	RELEASED DRAWING	JAN-18-2014	ARROW	TOMMY



NOTES : (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

1. MATERIAL :

SHELL : ZINC ALLOY , NICKEL PLATED.
 INSERT : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.
 COUPLING NUT : AL ALLOY, NICKEL PLATED.
 END CAP : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.
 PLASTIC BUSHING : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.
 O-RING : NBR.
 WIRE SEAL : SILICONE RUBBER.

2. SPECIFICATIONS :

2.1 RATED CURRENT : 13A (MAX).
 2.2 RATED VOLTAGE : 300V (AC/DC) .
 2.3 OPERATING TEMPERATURE : -40°C ~ +105°C.
 2.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : LESS THAN
 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE@2000 VOLTS AC.
 2.5 INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGOHMS MIN.
 2.6 IP--CLASS : IP67.
 2.7 MATING CYCLES DURABILITY : 500 CYCLES MIN.
 2.8 ROHS COMPLIANT.

3. SUITABLE CONTACTS : 16# CONTACTS.

4. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

5. CONTACT SIZE AND REAR SEAL WIRE RANGE:

CONTACT SIZE	MIN. INSUL O.D.	MAX. INSUL O.D.	WIRE RANGE
16#	Ø2.0mm	Ø3.2mm	14-24AWG

KEY POS	RT061412SxHEC
N	RT061412SNHEC
W	RT061412SWHEC
X	RT061412SXHEC
Y	RT061412SYHEC
Z	RT061412SZHEC

SEE PART NUMBER CHART		DESCRIPTION		ITEM										
PART NUMBER		ITEM												
QUANTITY	MATERIALS LIST													
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15 Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		<table border="1"> <tr> <th>SIGNATURES</th> <th>DATE</th> </tr> <tr> <td>DRAWN: ARROW</td> <td>APR-28-2014</td> </tr> <tr> <td>CHECKED:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENGINEER:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APPROVAL:</td> <td></td> </tr> </table>			SIGNATURES	DATE	DRAWN: ARROW	APR-28-2014	CHECKED:		ENGINEER:		APPROVAL:	
SIGNATURES	DATE													
DRAWN: ARROW	APR-28-2014													
CHECKED:														
ENGINEER:														
APPROVAL:														
MATERIAL SPECIFICATIONS:		Amphenol Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036												
PROCESS SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.												
NEXT ASSY:		<table border="1"> <tr> <th>SIZE</th> <th>TYPE</th> <th>DWG NO.</th> <th>REVISION</th> </tr> <tr> <td>B</td> <td>C-</td> <td>RT061412S*HEC</td> <td>B1</td> </tr> </table>			SIZE	TYPE	DWG NO.	REVISION	B	C-	RT061412S*HEC	B1		
SIZE	TYPE	DWG NO.	REVISION											
B	C-	RT061412S*HEC	B1											
SCALE: NONE		SHEET 1 OF 1												

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9